证券代码: 688693 证券简称: 锴威特

## 苏州锴威特半导体股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2025年第三季度业绩说明会)

编号: 2025-003

	□特定对象调研	口分析师会议
	□媒体采访	☑业绩说明会
投资者关系活动类别	□新闻发布会	□路演活动
	□现场参观	
	□其他( <u>请文字说明其作</u>	也活动内容)
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年第三季度业绩说明会的投资者	
时间	2025年11月28日 15:00-16:00	
地点	价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动	
上市公司接待人员姓名	董事长 丁国华	
	董事、总经理 罗寅	
	独立董事 秦舒	
	董事会秘书 严泓	
	财务总监 刘娟娟	
	1.请问公司最近回调	了百分之二十公司有什么提振股价的方法
	答:尊敬的投资者,您好!公司股价波动受各种因素影响,公司	
	将持续做好经营管理,强	化企业核心竞争力,提升企业内在价值。感
   投资者关系活动主要内容	谢您的关注!	
Λ <i>Ι</i> -π	2.公司股价持续几年低过发行价格,持续亏损有哪些提振信心	
介绍 	方法措施呢	
	答:尊敬的投资者,您好!面对当前经营与市场情况,公司正以	
	稳健务实的态度推进提振信心的各项工作,聚焦核心业务深耕细作,	
	通过拓展营收与严控运营	了成本逐步改善经营状况,同时持续优化内

控提效,严守合规底线,全力筑牢市场对公司的信任基础。公司始终 将投资者利益放在重要位置,未来将以更切实的经营行动逐步改善 业绩,感谢您的关注!

# 3.SiC MOSFET产品规模化出货有无进展,当前1200V SiC MOSFET已进入什么阶段? 2600V/3300V产品预计什么时候量产?

答:尊敬的投资者,您好!公司1200V SiC MOSFET已完成工艺平台开发,处于中试阶段;2600V/3300V SiC MOSFET产品已完成工艺升级,处于小批验证阶段。感谢您的关注!

## 4.请问后续将采取哪些措施改善公司的盈利状况,提升整体盈利 能力?

答:尊敬的投资者,您好!高质量成长是公司的核心追求,我们 将全力稳住营收增长势头,通过优化产品结构、提效降本等多重举 措,着力改善盈利能力。感谢您的关注!

#### 5.功率器件与功率IC两大产品线的协同发展路径是什么

答:尊敬的投资者,您好!公司始终坚持"功率器件+功率IC"双轮驱动路线,协同路径聚焦技术融合与市场联动两方面。技术端打造智能功率模块、固态继电器等融合产品线,研发适配性功率IC与功率器件并优化封装;市场端以应用为牵引,组合两类产品形成整套芯片解决方案,既优化客户体验,又实现技术与渠道的双向赋能。感谢您的关注!

#### 6.如何维护重点客户关系并拓展新的优质客户?

答:尊敬的投资者,您好!对于重点客户,公司会建立专属技术对接机制,及时响应其个性化需求,同时定期开展技术交流与需求沟通,通过保障产品品质稳定性与供货及时性强化客户粘性。在新优质客户拓展上,公司通过参加行业展会、技术交流会扩大品牌影响力,挖掘优质潜在客户并推进认证合作。感谢您的关注!

## 7.面对行业国产化替代机遇,公司会从哪些维度强化市场竞争力 与份额占比?

答:尊敬的投资者,您好!面对国产化替代机遇,公司主要从三方面强化市场竞争力与份额:一是深化技术自主化,筑牢国产替代核心技术壁垒;二是完善产品谱系,实现全电压、多场景覆盖以适配多元化国产替代需求;三是输出场景化解决方案,将高可靠领域技术积累向工业控制、新能源等领域转化,稳步扩大市场份额。感谢您的关注!

#### 8.未来是否会考虑通过并购、合作等方式拓展业务范畴?

	答:尊敬的投资者,您好!公司如有相关计划,将严格按照相关规
	定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!
	9.公司股价长期低于破发价格,公司之前也有回购计划,请问公
	司有其他提升股价的其他办法吗!
	答:尊敬的投资者,您好!公司股价波动受各种因素影响,公司
	将持续做好经营管理,强化企业核心竞争力,提升企业内在价值。感
	谢您的关注!
	10.公司除了功率半导体,在其他存储芯片,GPU芯片有过新的
	转型吗!
	答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务为功率半导体的设计、
	研发和销售,并提供相关技术服务。感谢您的关注!
	11.公司在功率半导体细分领域的核心发展方向是否有调整?
	答:尊敬的投资者,您好!公司核心发展方向始终聚焦功率半导体
	产业方向,坚持功率器件与功率IC双轮驱动策略,2025年结合市场竞
	争态势优化调整布局, 在巩固核心领域优势的基础上, 以应用需求牵
	引技术迭代,战略布局BLDC电机驱动、工业及车用电源、新能源及
	智能电网应用、高可靠用电源及电机驱动四条产品线,推动技术能力
	向工业控制、新能源等领域延伸,从单一产品供应升级为整套芯片解
	决方案,更好适配广泛市场需求。感谢您的关注!
关于本次活动是否涉及应 披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	
日期	2025年11月28日